

令和3年3月1日

お取引様各位

株式会社テレコム

旭化成マイクロシステム延岡工場火災の影響について

背景、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、掲題の件に関しましてご報告申し上げます。

2020年10月に発生しました「旭化成マイクロシステム」延岡工場の火災により、同社製半導体チップの供給が滞っております。

弊社で取り扱っている製品の中には、当該半導体チップを使用している製品も多く、メーカーによる生産が通常通り実施出来ない為、製品確保に関して既に影響を受けている、または今後品薄となる可能性がございます。

旭化成工場の生産体制の復旧には数カ月を要すると報道されており、旭化成としては同業他社への代替生産を依頼している状況です。

弊社と致しましても製品の在庫確保に努める所存ではございますが、一部の製品に関して通常の納期に戻るまで時間を要するものと思われまます。

何卒、ご理解を宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

●影響を特に受けている製品

・ETC（全製品）

以上